

www.3dcontrols.co.kr

Sales@3dcontnols.co.kr



ULTRA HIGH PRECISION FULL CERAMIC PRINTING

AT
ULTRA
LOW COST

TD6 OVERVIEW



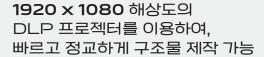
CONTENTS

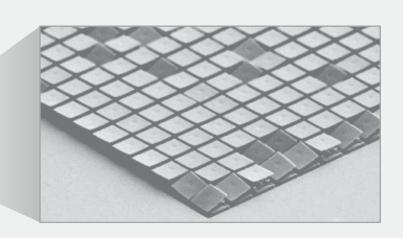
01	하드웨어	02	소프트웨어
03	세라믹 재료	04	프린팅 샘플
05	무료 3D프린팅 서비스	06	제품 상세 스펙

HARDWARE

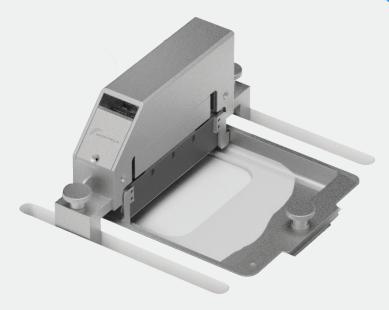
01 고해상도 DLP 세라믹 3D프린터





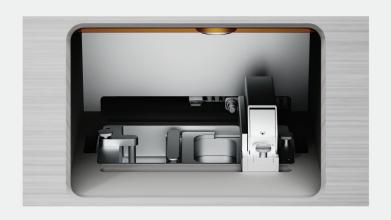


02 최적화된 블레이드 시스템





세라믹 슬러리를 가장 효과적으로 리코팅할 수 있도록 제작되어진 블레이드 시스템



03 안정적인 제작 기법



아랫면부터 쌓아 올리는 **탑-다운** 방식으로 보다 안정적인 구조물 제작

HARDWARE



05 모션 시스템과 연동된 3D프린터 설치 매뉴얼







모션 시스템과 연동되어 있는 설치 매뉴얼로 초보자도 쉽게 영상을 보면서 세라믹 3D 프린터 사용 가능

SOFTWARE

01 세라믹 3D프린터 전용 제어 프로그램







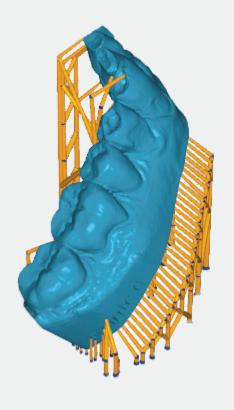


TOUCH

JOYSTICK

터치 스크린의 심플한 제어 프로그램으로 누구나 쉽고 빠르게 기기 제어가 가능하며, 조이스틱 기능으로 출력물의 위치 조절도 간편하게

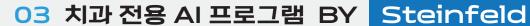
02 3D프린터 맞춤 슬라이싱 프로그램



- 프로그램 특징
- 모델링에 따른 슬라이스 자동 생성
- 100% 드래그 가능 지원
- 메쉬 비우기
- 격자 채우기
- 객체 조작기
- 솔리드 슬라이스 엔진 및 다양한 기능

PC 지원	OpenGL 3.0
PC 시스템	Windows 7, 8 or 10
메모리	최소 2GB, 4GB 권장
GPU	권장 사양이며, 필수 사양은 아님
*MAC 관련 사항	Mac의 VMWare/Parailels는 그래픽 제한으로 인해 작동하지 않으므로 설치시 고려하여 주시기 바랍니다.

SOFTWARE

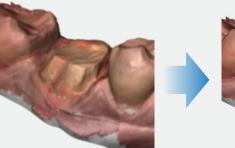




보철 전문의, 머신 러닝 엔지니어 및 인공지능 프로그램 전문가로 구성된 미국 Steinfeld사와 협력하여 치과용 세라믹 3D프린터가 완성되었습니다.

Steinfeld의 AI는

자동 보철물 생산 프로그램으로 치아의 손상된 부분을 자동인식하고, 스스로 모델링을 진행합니다.





기존의 세라믹 인공 치아 제작 과정

치아 본뜨기

치과 외부의 기공사에게 전달 (1-2주 소요)

CNC 밀링

느린 결과물















본뜨는 시간 소요 및 치과의사의 숙련된 기술 필요 기공사에게 치아 본 뜬 것을 전달

3D스캔 파일로 석고를 제작하여 여분의 쓰레기 발생 기공사가 수동으로 3D모델링하는 과정 추가 소요

밀링 기계로 깎아서 치아 제작

표면 마감 후 치아 가공 완료까지 많은 시간이 소요

세라믹 3D프린터를 활용한 치아 제작 과정

3D 파일

*AI 프로그램 실시간 모델링 / 슬라이싱

세라믹 3D프린팅 빠르고 많은 결과물



















빠르고 쉽게 치아를 스캔 디지털 데이터로 바로 저장

인공지능 프로그램을 이용하여, 손쉽게 치아 가공

치과에서 직접 제작이 가능

한번에 20개씩 빠르고 정밀하게 제작

MATERIAL

세라믹 3D프린터를 적용하는 산업 사례







우주 산업 / 액체 멀티 필터



주얼리 산업 / 세라믹 공예



전기·전자 / 반도체 산업



원자력 발전 / 자동차 산업

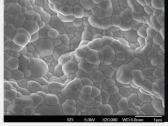
3DCERA-**Z3 SERIES**



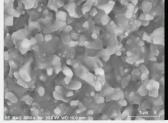


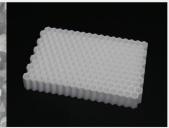












ZIRCONIA SLURRY

솔리드 로딩 [∨ol%]	45 ~ 54
점도¹[Pa·s]	1.8 ~ 15

SINTERED ZIRCONIA

이론 밀도 [g/cm³] 상대 밀도 [%] 공극률 [%] 3점 벤딩 강도 [MPa]

5

600 ~ 950

6.05

99.5

0.5

SINTERED ALUMINA

ALUMINA SLURRY

이론 밀도 [g/cm³] 상대 밀도 [%] 공극률 [%] 3점 벤딩 강도 [MPa]

솔리드 로딩 [∨ol%]

점도¹[Pa·s]

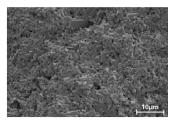
45 ~ 54 2~30

3.93 99.5 0.5 250 ~ 480

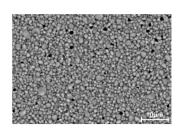
개발 중 재료 소개

*1 26°C의 온도에서 50 s-1의 일정한 전단 속도로 측정된 값입니다.

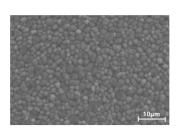
3DCERA-**SN SERIES**



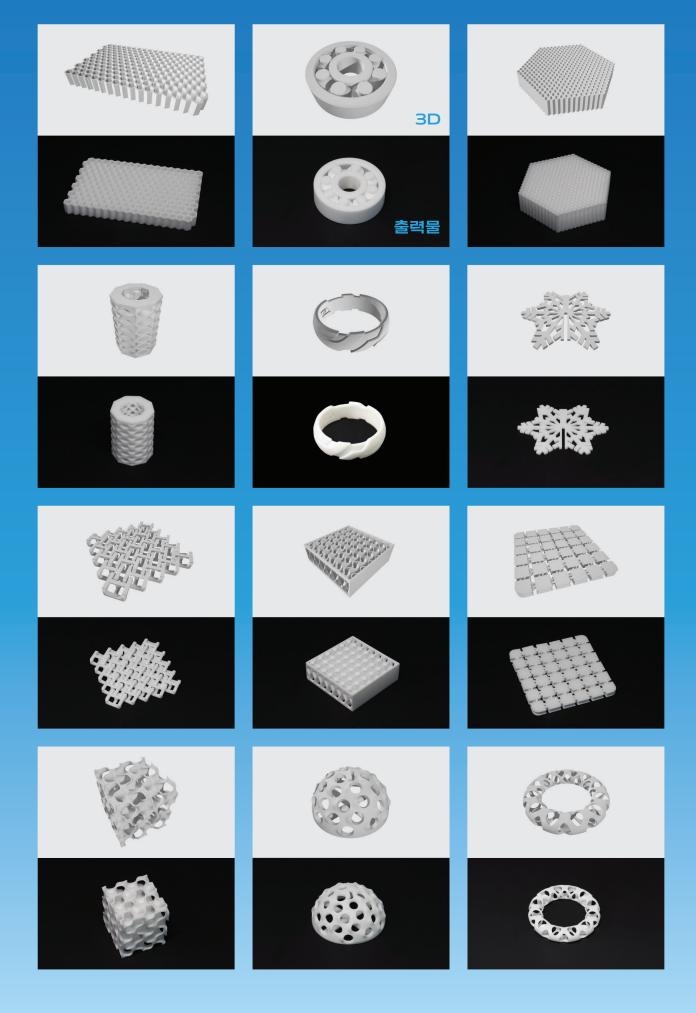
3DCERA-ATZ SERIES



3DCERA-Y SERIES



SLURRY	Si₃N₄	ATZ	Y_2O_3
솔리드 로딩 [∨ol%] 점도¹ [Pa·s]	40 ~ 50 2 ~ 50	45 ~ 54 1.8 ~ 15	45 ~ 54 1.8 ~ 15
SINTERED	Si₃N₄	ATZ	Y_2O_3
이론 밀도 [g/cm³] 상대 밀도 [%] 공극률 [%]	3.17 98.5 ≤ 0.2 ~ 1	5.0 ~ 5.6 99.0 ≤ 0.2 ~ 1	5.01 99.2 ≤ 1 ~ 0.2
3점 벤딩 강도 [MPa]	600 ~ 780	1.100 ~ 1.800	120 ~ 180



SAMPLE





TD6 상세 스펙



3D프린팅 기술	Vat Photopolymerization
출력물 크기 ^(WXDXH)	120 × 68 × 45 mm (Green Body)
X-Y 픽셀 해상도	72.5um
레이어 높이	20 ~ 100um
사용자 인터페이스	터치 스크린
파워	AC100-240V, 50/60нz
PC 시스템	Windows
파일 (열기)	.AMF , .FW3D, .OBJ , .PLY , .STLC .PRINTREQUEST , .SLC , .STL, .SVG
파일 (저장)	.AMF , .FW3D, .OBJ , .PLY , .SLC , .STL , .STLC , .SVG
제품 크기 ^(W×D×H)	515 × 510 × 1655 mm



